

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【20250902】

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	重阳投资、百年投资、光大保德信、睿远基金、远信投资、财通资管、华夏久盈、工银瑞信、天弘基金、嘉实基金、国寿养老、国寿安保、华夏基金、华商基金、新华资产、富国基金、广发基金、国泰基金、混沌投资、国联安基金、招商基金、申万菱信基金、中银基金、源乐晟、汇丰晋信基金、汇添富基金、华宝基金、CPE 源峰、盘京投资、西部自营、磐泽资产、东方基金（以上排名不分先后）
会议时间	2025 年 9 月 17 日-2025 年 9 月 26 日
会议地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：梁倩倩女士 IR 总监：郎羽女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者 Q&A 环节 Q1：半导体行业正在从成熟制程走向先进制程，请问公司在技术领域有哪些进展？ A：公司自成立以来持续构建覆盖精密制造全链条的核心技术体系，重点深耕精密机械制造技术、表面处理特种工艺、焊接工艺及气体传输系统集成技术等几大关键领域。通过持续研发投入，公司在上述领域形成了差异化技术壁垒，相关技术已深度融入半导体设备向先进制程迭代的产业需求，并在工艺性能优化、量产良率提升方面产生积极作用，有效推动半导体装备关键零部件向

	先进制程迈进。 Q2：请问公司如何保持在半导体零部件领域的核心竞争力？ A：公司坚持聚焦大客户战略，加速全球化布局，持续服务国内外主流客户，强化国内外半导体设备企业的配套服务能力，深度参与客户新产品开发设计，通过定制化服务提升黏性；加速开拓海外市场，打造国际研发中心、供应链中心及工程中心，通过全球化布局保持技术竞争力。 Q3：请问公司有哪些研发进展？ 公司主要研发进展在技术和产品两大领域，其中： 在技术方面： 1. “含氟涂层”通过国际龙头客户认证，工艺已达到国际先进水平，上半年已实现小批量订单交付。 2. 自主开发的“致密 Y0 涂层”在 2024 年完成国内头部客户首件认证后，2025 年快速导入量产阶段。 3. 公司开发的“N 系列膜层、O 系列膜层”全面量产交付。 在产品方面： 1. 匀气盘领域，螺纹斜孔匀气盘已实现规模化量产，成功应用于 PEALD 机台；加热匀气盘于上半年完成研发并加速推进客户验证，可适配 CVD、ETCH 等核心机台；交叉孔焊接匀气盘具有复杂结构并对焊接工艺具有超高要求，公司成功在报告期内实现量产突破，主要配套 ALD、PVD 设备。 2. 加热盘领域，公司成功研发加热盘突破海外技术壁垒，实现多型号量产，并成为国内主流客户主要供应商。 Q4：零部件行业是多品种，定制化特征，请问公司如何应对客户需求的变化？ A：客户的定制化要求驱动公司持续研发创新，公司在精密机械制造、表面处理特种工艺及焊接等核心领域铸造深厚技术壁垒，并通过共性技术平台实现工艺整合与智能化生产。在与头部客户的协同中，公司将全球化生产经验转化为定制化服务能力，依托
--	--

	本土化工厂快速响应区域需求，构建从研发到交付的全链路优势，进一步巩固行业领导地位并铸就长期增长引擎。 Q5：公司未来一年是否有产品品类拓展规划？ A：在半导体设备精密零部件领域，公司通过内生及外延方式积极探索平台化布局，持续扩大先进工艺制程的品类拓展。 Q6：公司 10 月份有限售股解禁，请问相应股东的减持安排？ A：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司在 2025 年 5 月至 2026 年 5 月实施增持股份计划，维护资本市场稳定和投资者利益，增持总金额不低于人民币 1.2 亿元，不超过人民币 2.4 亿元。具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上交所网站上披露的《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》。其余股东减持计划请关注公司后续披露的相关公告。 Q7：请问亦盛后续的收购计划？ A：截至 6 月 30 日北京亦盛新签订单、营业收入同比增长 50% 以上，单季度利润由负转正（数据未经审计），经营业绩呈向好趋势。但受产能爬坡及客户认证周期等因素影响，持续盈利能力尚存在不确定性。根据交易审慎性原则，公司将在北京亦盛盈利 5,000 万或连续 6 个月单月盈利 400 万后启动审计评估程序，后续收购仍需履行相关决策及监管审批程序。
附件清单（如有）	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及